

版本号: M16B01V1.1



T4 DNA Ligase (High Conc.)

TEL: 400-999-6126

目录号: RK21500

WEB: www.abclonal.com.cn

规格: 80,000 U / 400,000 U

浓度: 2,000,000 U/mL

产品组成

T4 DNA Ligase (2,000,000 U/mL)	RM21500
10X T4 DNA ligase Reaction Buffer	RM20108

产品说明

T4 DNA Ligase (T4 DNA 连接酶), 可催化双链 DNA 或 RNA 的 5'-磷酸基团与 3'-羟基之间形成磷酸二酯键, 该催化反应需 ATP 作为辅助因子。该酶可以催化粘性末端分子间或平末端分子间的连接, 也能修复双链 DNA 或 DNA-RNA 杂交双链上的单链 DNA 切口, 同时 T4 DNA 连接酶会封闭这些 DNA 底物的缝隙。本品适用于限制性内切酶酶切片段、Linker 或 Adapter 等的连接, 也可以用于切割修复及 Ligase 介导的 RNA 检测。

产品来源

T4 噬菌体来源的 T4 DNA Ligase 基因在大肠杆菌中重组表达并经过多步纯化精制而成。

活性定义

1 活性单位(U)指λDNA (经 HindIII 酶切, 5' 粘性末端 DNA 浓度 0.12 μM, 300 μg/mL) 在 20 μL 体系的 1X T4 DNA Ligase Reaction Buffer 中, 16°C 反应 30 min, 连接 50% DNA 片段所需的酶量。

酶存储液

10 mM Tris-HCl, 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA, 50% Glycerol, pH 7.4 @ 25°C

保存温度

-20°C

反应条件

1X T4 DNA Ligase Reaction Buffer

1X T4 DNA Ligase Reaction Buffer 组成

50 mM Tris-HCl, 10 mM MgCl₂, 10 mM DTT, 1 mM ATP, pH 7.5 @ 25°C

热失活

65°C 加热 10 min

操作说明

1. 按下表所示在冰上加入各反应组分 (以 20 μL 反应体系为例):

组分	加入量
10X T4 DNA Ligase Reaction Buffer*	2 μL
载体 DNA (4 kb)	50 ng (0.02 pmol)
插入 DNA 片段 (1 kb)**	37.5 ng (0.06 pmol)
T4 DNA Ligase ***	1 μL
ddH ₂ O	Up to 20 μL

*, 注: 10X T4 DNA Ligase Reaction Buffer 在融解时, 如果出现少量沉淀属正常现象, 请待溶液恢复至室温, 震荡混匀后使用。

**, 注: 连接反应按载体: 插入片段摩尔比为 1: 3 进行。

***, 注: T4 DNA Ligase 应最后加入反应体系中。

2. 各反应组分混匀并短暂离心收集溶液到管底。

3. 置于 16°C 反应过夜或室温连接 10 min。

4. (可选)65°C 加热 10 min 以热失活 T4 DNA 连接酶。

注: 此步骤非必须, 如果残留的 T4 DNA 酶会影响后续实验, 可以对酶进行热失活处理。

5. 将反应产物置于冰上, 取 1-5 μL 连接产物加入到 50 μL 感受态细胞中, 进行转化。

质量控制

◆ SDS-PAGE 检测蛋白纯度大于 95%。

◆ 无核酸外切酶、内切酶和 RNA 酶活性。

◆ PCR 检测无宿主基因组残留。